

证书号第 3641195 号



发明专利证书

发明名称：一种半导体晶圆电镀设备

发明人：李涵;孙勇

专利号：ZL 2018 1 0534752.4

专利申请日：2018年05月29日

专利权人：江苏爱矽半导体科技有限公司

地址：221000 江苏省徐州市徐州经济技术开发区凤凰湾电子信息产业园 A9、A10 号厂房

授权公告日：2019年12月24日

授权公告号：CN 108588802 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 3641195 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

李涵

发明人：

李涵；孙勇